

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信事项概述

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第三届董事会第六次（临时）会议、2025年12月31日召开的2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案》，同意在2026年度公司、子公司及参股公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币200,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视上视主体运营资金实际需求确定。

二、综合授信事项的进展情况

鉴于近期公司日常经营业务增长导致资金需要增加，公司于2026年6月10日与中国工商银行股份有限公司深圳华为支行（以下简称“工商银行”）签署了编号为0400000560-2026年（华为）字14639号的《流动资金借款合同》，工商银行向公司提供人民币1,000万元整的借款额度。

三、流动资金借款合同的主要内容

工商银行向公司提供人民币（大写）壹仟万元整的借款额度。借款使用期限自实际提款日起12个月，借款用途为营运资金周转。

四、其他

本次签署《流动资金借款合同》不涉及担保事项，借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在借款额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将在定期报告中披露实际融资的进展情况。

五、备查文件

1、工商银行《流动资金借款合同》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026年6月10日